

「大阪技術研ラボツアー」開催

大阪信用金庫（理事長 高井 嘉津義）では、平成30年2月21日（水）当金庫お取引先のものづくり企業が参加し、今年度最終となる「大阪技術研ラボツアー」を、大阪産業技術研究所（略称：大阪技術研）和泉センターに於いて開催しました。

大阪技術研では、樹脂および金属の3Dプリンターや5軸マシニングセンタ加工機といった最新設備を保有し、機械導入前に試用することができる制度等を用意しています。

また、最新設備の利用指導や技術課題に対する共同研究等、様々な支援を行える体制が整えられています。

平成30年2月 見学の機械・検査機器等

- ・工業用X線CTスキャナー（3Dプリンター加工用3次元データを取得可能な機械）
- ・樹脂および金属素材の3Dプリンター
- ・X線光電子分光分析装置、グロー放電発光分析装置（分析対象の組成を原子レベルで分析する装置）
- ・大型振動試験機（輸送時の振動等を実現し耐久試験を行う装置）



＜ラボツアーの様子＞

《お問い合わせ先》

株式会社だいしん総合研究所

TEL：06-6211-2921 E-mail：souken@osaka-shinkin.co.jp



この街のホームドクター
大阪信用金庫